

## 上海泰则半导体有限公司

### 录用通知函

尊敬的董微先生：

您好！

恭喜您被上海泰则半导体有限公司录用！

您的职位是AI框架高性能开发工程师。

合同拟签约期为36个月，试用期为6个月，薪资税前34000元/月。您的劳动报酬由基础工资、绩效奖励两部分构成，具体以您与公司签订的劳动合同为准。

请您在2023年11月06日星期一上午9:30前来报到，地址和联系信息如下：

地址：上海闵行剑川路951号1号楼北幢501-503室

联系人：姜小姐

电话：13601607660

以下两项情况全部满足的前提下，本通知有效：

1. 您应聘我公司时所提供的信息是真实的；
2. 在我公司与您签订劳动合同前，您应聘岗位未发生变化。

此录用通知书有效期至2023年10月23日星期一12:00。如您同意接受，请在截止日期前以“同意入职”回复此邮件进行确认（如是纸质版则以你亲笔签名同意接受）。

本通知书在下述任一情形发生时，自动失效：

1. 您未在有效期内回复本邮件；

2. 您未按期前来报到。

您在报到前，请务必安排时间提供以下证件和材料，资料通过核验后，为您正式办理入职手续：

1. 身份证、学历证书、学位证书、国外学历学位认证书（如有）、社保卡、资格证书等相关证书原件和复印件；
2. 一寸彩色照片两张；
3. 前一任职单位出具的离职证明（请确定与前单位已解除/终止劳动合同，如有原公司保密协议和禁业限制协议，请一起提供）
4. 两个月内的有效体检报告（市级以上医院）；常规体检，体检费用转正后可以报销（最高报销金额为200元）。
5. 您个人在招商银行的I类银行账户信息（用于发放工资）。

公司非常欢迎和期待您的加盟。相信您的加盟，会给公司和您个人创造新的价值。祝您心想事成，万事如意！

上海泰则半导体有限公司

人事行政部

2023年10月18日